

## 國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段  
一號

承辦人：盧亮廷

電話：02-2771-2171#6020

電子信箱：hund@mail.ntut.edu.tw

受文者：國立虎尾科技大學

發文日期：中華民國113年6月11日

發文字號：北科大產學字第1137900139號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年半導體封裝測試工程師職能深化課程課程表 (113F900479\_1\_11164236240.pdf)

主旨：檢送本校與國立高雄科技大學電機與資訊學院-半導體封裝測試類產業環境中心合作辦理113年「半導體封裝測試工程師」職能深化課程資訊（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、近年來AI、5G、物聯網等新興產業為半導體產業帶來大量就業機會，然而產線作業和管理人才供不應求。本課程將透過實務操作來培養學生對於封裝測試之能力，以期未來可投入相關產業，補上半導體封裝測試人才需求。
- 二、報名資格：國內各大專校院之在學學生。
- 三、課程時間：113年7月22日（一）、113年7月23日（二）、113年7月24日（三），共計3天，凡全程參與課程，且符合報名資格者（全國各大專校院在學學生），於課程結束後將核發研習時數證明電子檔。
- 四、課程地點：國立高雄科技大學半導體封裝測試類產業環境中心（高雄市三民區建工路415號）

國立虎尾科技大學



五、人數上限：實體30人（無線上授課）。

六、報名時間：即日起至113年7月12日（五）17:00為止（如人數額滿將提前截止）。

七、報名網址：<https://forms.gle/3CCGfEe4bTcdHVpAA>

八、交通接駁：課程3天將於課前和課後提供交通接駁往返高鐵左營站、高雄火車站及上課地點，請於報名表單中填寫是否搭乘接駁車。

九、活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學鄭經理，連絡電話：（02）2771-2171分機6012、電子郵件：clcheng@ntut.edu.tw/黃專員，連絡電話：（02）2771-2171分機6023、電子郵件：receivable0308@mail.ntut.edu.tw

十、檢附「半導體封裝測試工程師」職能深化課程課程表。

正本：各公私立大專校院

副本：國立高雄科技大學電子工程系劉志益教授、國立高雄科技大學電子工程系薛丁仁教授、本校產學合作處、教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學

